



SMD BOX HYBRID系列

云料仓混合型解决方案



- 电子制造过程日趋复杂，保证生产过程中在制品物料WIP包括电子元器件，电路板，模块，锡膏，甚至FEEDER送料器在内的物料管理的自动化以及数据的信息化，其实最终产品质量和性能的关键步骤。
- 云料仓H系列的设备SMD BOX HYBRID提供了混合物料解决方案，我们可以存储的物料类型包括：
 1. 料盘形式的电子元器件
 2. 华夫盘包装的器件
 3. 焊锡膏
 4. PCBA
 5. 电路板

■ 云料仓配备了业内首创的WES (WAREHOUSE EXECUTION SYSTEM)物料执行管理系统，其比传统WMS (物料管理系统)相比更加强调了物料物流的自动化信息化整合以及和用户生产环境的全面对接，并且有效防止了传统软件的信息失真问题。其功能包括：实时盘点，接料推送，全面追溯，工单发料，AGV路径优化系统，等等。



技术参数表

条码扫描	一维/二维	空气干燥系统	标准
视觉系统	选项	氮气发生器	选项
存储物料类型	元器件	贴片机通讯	选项
	电路板	MES通讯	选项
	锡膏	外形尺寸	1500*1500*2600MM
	非标模块	重量	400KG
批量入库	否	电源	220v
非标包装	可以根据用户定制	功率	4KW
最大重量	10Kg	电流	10A
扩展性	多模组可联机工作	环境温度	15-30°C
MSL管理	是	环境要求	10-60%
最大容量	1.8m ³	噪音等级	50dB
存取时间	6秒	压缩气体	6-10barc